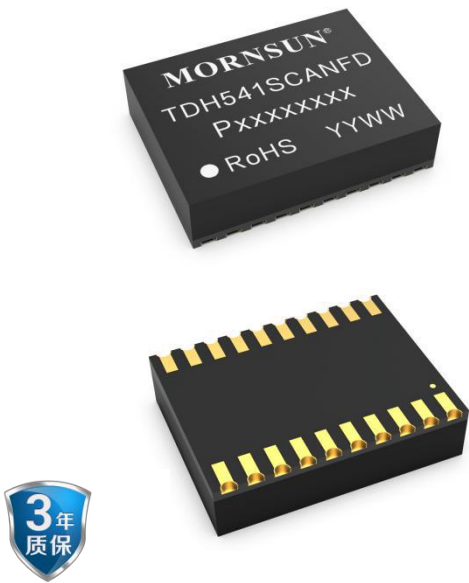


TDH541SCANFD
DFN 封装隔离式 CAN 收发器

特点

- 超小，超薄，芯片级 DFN 封装
- 符合 ISO11898-2 标准
- 集成 5V 高效电源
- I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V 微处理器
- 隔离耐压高达 5000VDC
- 总线静电防护能力高达 15kV(HBM)
- 通讯速率高达 5Mbps
- -58V 至 58V 的总线故障保护
- > 25kV/μs 瞬态抗扰度
- 驱动器(TXD) 主导超时功能
- 低环路延迟
- 总线负载能力高达 110 节点
- 工业级工作温度范围：-40℃ to +125℃
- 潮敏等级(MSL) 3

产品外观



应用范围

- 工业自动化、控制、传感器和驱动系统
- 楼宇和温室环境控制（暖通空调(HVAC)）控制自动化
- 安防系统
- 运输
- 医疗
- 电信
- 诸如 CAN open，Device Net，NMEA2000，ARINC825，ISO11783，CAN Kingdom，CAN aerospace 的 CAN 总线标准

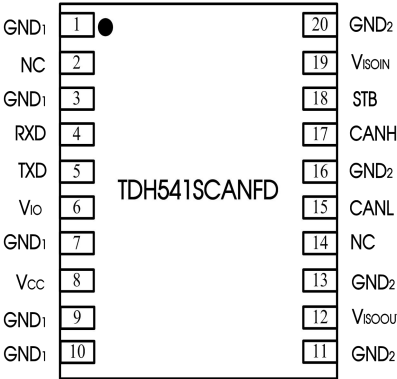
功能描述

TDH541SCANFD 是一款带隔离电源的 CANFD 转发器，此转发器符合或者优于 ISO11898-2 标准的技术规范。它集成 5V 隔离电源，逻辑侧支持 3.3V 和 5V 逻辑电平的转换。作为 CANFD 收发器，该器件可为总线和 CANFD 控制器分别提供差分发射能力和差分接收能力，信号传输速率高达 5 兆位每秒(Mbps)。该器件尤其适合工作在恶劣环境下，其具有串线、过压（-58V 至 58V）和接地损耗保护以及过热关断功能。

目录

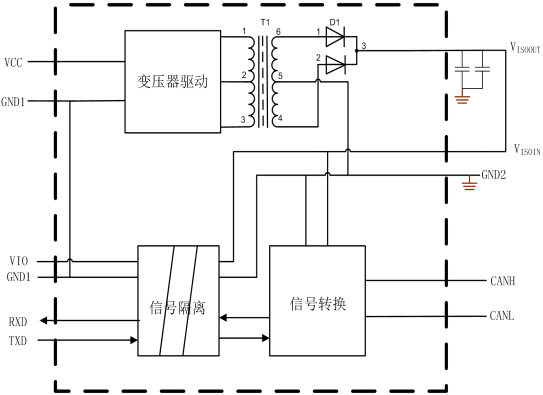
1	首页	1	5	特征曲线	5
1.1	特点及外观	1	5.1	典型曲线	5
1.2	应用范围	1	5.2	参数测量电路	6
1.3	功能描述	1	6	工作描述	7
2	引脚封装及内部框图	2	7	应用电路	7
3	真值表	2	8	使用建议	8
4	IC 相关参数	3	9	订购信息	8
4.1	极限额定值	3	10	封装信息	8
4.2	推荐工作参数	3	11	包装信息	9
4.3	电气特性	4			
4.4	传输特性	5			
4.5	物理特性	5			

引脚封装



注：所有 GND1 内部是相连的；
所有 GND2 内部是相连的。

内部框图



真值表

字母	描述
H	高电平
L	低电平
X	无关
Z	高阻抗

表 1 驱动器功能表

输入		输出		总线电平
TXD	STB	CANH	CANL	
L	L	H	L	显性
H (或浮空)	L	Z	Z	隐性
X	H	Z	Z	隐性

表 2 接收器功能表

VID=CANH-CANL	RXD	总线电平
VID≥0.9V	L	显性
0.5< VID<0.9V	不确定	不确定
VID≤0.5V	H	隐性
Open	H	隐性

引脚描述

引脚编号	引脚名称	功能描述
1	GND ₁	逻辑侧参考地
2	NC	无功能引脚
3	GND ₁	逻辑侧参考地
4	RXD	接收器信号输出引脚
5	TXD	驱动器输入引脚
6	V _{IO}	隔离器供电引脚。靠近该引脚必须接入 0.1uF 陶瓷电容到逻辑侧参考地 GND ₁ 。
7	GND ₁	逻辑侧参考地
8	V _{CC}	电源供电引脚。靠近该引脚必须接入 1uF 陶瓷电容到逻辑侧参考地 GND ₁ 。
9	GND ₁	逻辑侧参考地
10	GND ₁	逻辑侧参考地
11	GND ₂	总线侧参考地
12	V _{ISOOUT}	隔离电源输出端，该引脚必须通过 1uF 电容接至 GND ₂ 。应用时需连接至 19 脚。
13	GND ₂	总线侧参考地
14	NC	无功能引脚
15	CANL	CANL 引脚
16	GND ₂	总线侧参考地
17	CANH	CANH 引脚
18	STB	待机模式控制输入引脚，该引脚正常工作时短接到 GND ₂
19	V _{ISOIN}	隔离电源输入端，该引脚必须通过 0.1uF 电容接 GND ₂ 。应用时需连接至 12 脚。
20	GND ₂	总线侧参考地

极限额定值

下列数据是在自然通风，正常工作温度范围内测得（除非另有说明）。

参数	单位
供电电压，(VCC)	-0.3V to +5.6V
TXD、RXD 电压范围	-0.3V to +6V
任意总线终端电压 (CANH, CANL)	-58 to 58V
接收器输出电流	-15 to 15mA
工作温度范围	-40°C to +125°C
存储温度范围	-50°C to +130°C
回流焊温度	峰值温度 Tc≤250℃，217℃以上时间最大为 60 s，实际应用请参考 IPC/JEDEC J-STD-020D.3 标准。

若超出“极限额定值”表内列出的应力值，可能会对器件造成永久损坏。长时间工作在极限额定条件下，器件的可靠性有可能会受到影响。所有电压值都是以参考地(GND)为参考基准。

推荐工作参数

参数			最小值	典型值	最大值	单位
V _{CC}	供电电压		4.75	5	5.25	V
V _{IO}	逻辑侧供电电压		2.75		5.25	V
V _I or V _{IC}	总线输入引脚耐压 (差模)		-12		12	V
V _{IH}	高电平输入电压	TXD 引脚	2			V
V _{IL}	低电平输入电压	TXD 引脚			0.8	V
I _{OH}	高电平输出电流	驱动器	-70			mA
		接收器 V _{CC} = 5V	-4			
I _{OL}	低电平输出电流	驱动器			70	mA
		接收器 V _{CC} = 5V			4	
T _A	工作温度范围		-40		125	°C
I _{CC}	隐性工作状态工作电流			20	35	mA

参数			最小值	典型值	最大值	单位
I_{CC}	收发工作状态工作电流	$V_{CC}=5V, R_L=60\Omega$; TXD 引脚输入信号 : $f=500kHz$; Duty=50%		35	55	
	传输波特率		40		5000	kbps

电气特性 所有典型值都是在 25℃ , $V_{CC}=V_{IO}=5V$ 条件下测得 (除非另有说明) 。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
驱动器						
$ V_{O(D)} $	显性总线输出电压 CANH	参考 图 8, $V_{TXD}=0V, R_L=60\Omega$	2.75	3.5	4.5	V
	显性总线输出电压 CANL		0.5	1.5	2.25	
$V_{O(R)}$	隐性总线输出电压	参考 图 8, $V_{TXD}=2V, R_L=60\Omega$	2	2.5	3	V
$V_{OD(D)}$	显性差分输出电压	参考 图 8, $V_{TXD}=0V, t < t_{to(dom)TXD}$, $V_{CC}=4.75V$ to $5.25V, R_L=50$ to 65Ω	1.5		3	V
$V_{OD(R)}$	隐性差分输出电压	参考 图 8, $V_{TXD}=5V, R_L=60\Omega$	-0.12		0.012	V
		$V_{TXD}=5V$, 无负载	-0.5		0.05	
I_{IH}	TXD 高电平输入电流	$V_{TXD}=2V$			4	μA
I_{IL}	TXD 低电平输入电流	$V_{TXD}=0.8V$	-4			μA
R_{TXD}	内部 TXD 上拉电阻			9.1		$k\Omega$
接收器						
V_{IT+}	正向总线输入阈值电压	参考 图 11		750	900	mV
V_{IT-}	负向总线输入阈值电压		500	650		mV
V_{hys}	回滞电压 ($V_{IT+} - V_{IT-}$)			120		mV
V_{OH}	高电平输出电压	$I_{OH}=-4mA$, 参考 图 9	$V_{IO}-0.4$	$V_{IO}-0.2$		V
		$I_{OH}=-20\mu A$, 参考 图 9	$V_{IO}-0.1$			
V_{OL}	低电平输出电压	$I_{OL}=4mA$, 参考 图 9		0.2	0.4	V
		$I_{OL}=20\mu A$, 参考 图 9		0	0.1	
C_i	对地输入电容, (CANH 或 CANL)	$V_{TXD}=5V, V_i=0.4\sin(4E6\pi t)+2.5V$		13		pF
C_{iD}	差分输入电容	$V_{TXD}=5V, V_i=0.4\sin(4E6\pi t)$		5		pF
R_{iD}	差分输入电阻	$V_{TXD}=5V$	19	30	52	$k\Omega$
R_{iN}	输入电阻 (CANH 或 CANL)	$V_{TXD}=5V$	9	15	28	$k\Omega$
$R_{I(m)}$	输入电阻匹配度 ($1 - [R_{iN(CANH)} / R_{iN(CANL)}] \times 100\%$)	$V_{CANH}=V_{CANL}$	-1%	0%	1%	
ESD	HBM 模式	CANH, CANL 引脚对 GND			± 15	kV
		其他引脚			± 2	kV
EFT	IEC61000-4-4 : Perf. Criteria B	CANH、CANL 引脚对 GND			± 2	kV
Surge	IEC61000-4-5 : Perf. Criteria B	CANH、CANL 引脚对 GND (共模)			± 2	kV
绝缘特性	隔离电压				5000	VDC
	绝缘阻抗		1			$G\Omega$
	隔离电容			3		pF
CMTI	共模瞬变抗扰度	$V_{TXD}=V_{CC}$ or $0V, V_{CM}=1kV$, transient magnitude = 800 V	25			kV/us

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
t _{onTXD}	TXD 总线唤醒延迟	RL = 60 Ω, CL = 100 pF, 见图 10 & 12		80	150	ns
t _{offTXD}	TXD 总线失活延时			80	200	ns
t _{onRxD}	RXD 接收器唤醒延时			60	300	ns
t _{offRxD}	RXD 接收器失活延时			60	250	ns
t _{TXD_DTO}	显性超时	CL=100 pF		2	5	ms

物理特性

参数	数值	单位
重量	0.9(Typ.)	g

典型曲线

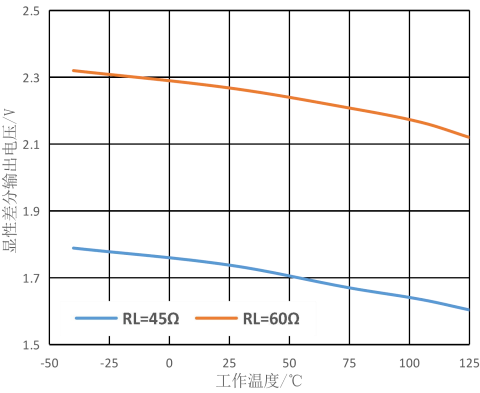


图1.显性差分电压 VS 工作温度

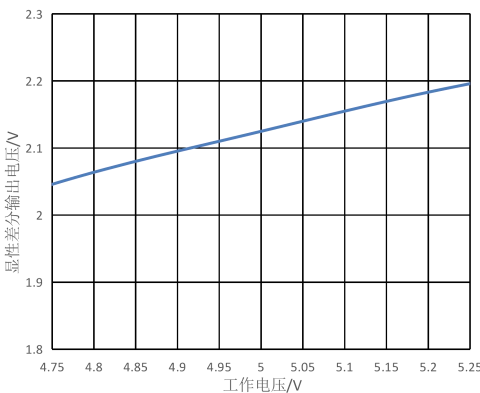


图2.显性差分电压 VS 工作电压

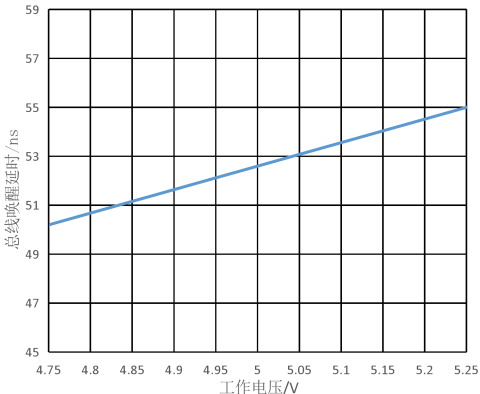


图3.总线唤醒延时 VS 工作电压

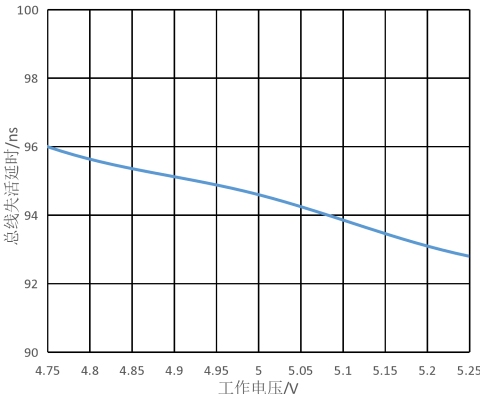


图4.总线失活延时 VS 工作电压

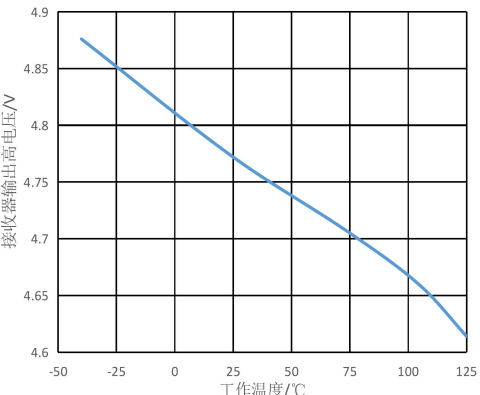


图5.接收器输出高电平 VS 工作温度

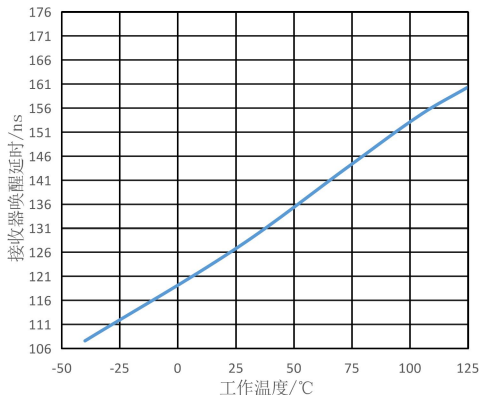


图6.接收器唤醒延时 VS. 工作温度

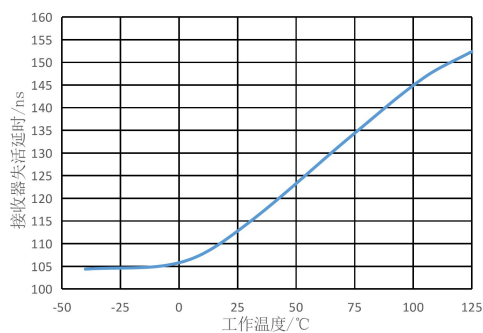


图7.接收器失活延时 vs. 工作温度

参数测试电路

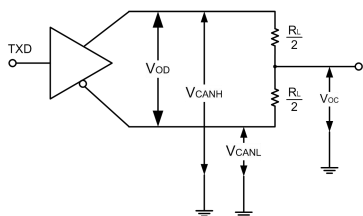


图8.驱动器测试电路

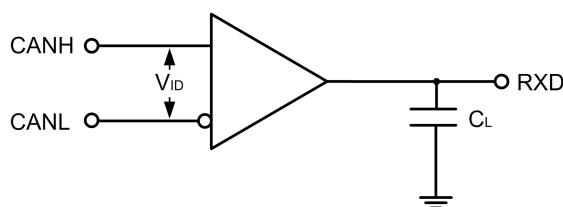


图9.接收器测试电路

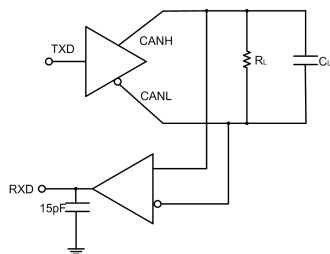


图10.传输特性测试电路

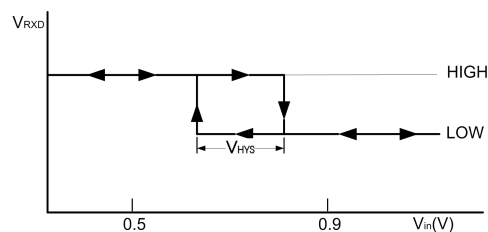


图11.接收回滞电压曲线

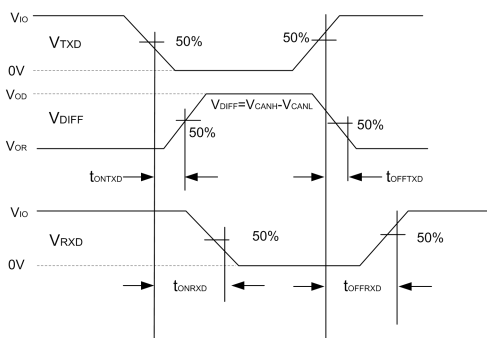


图12.驱动器/接收器传输延时

工作描述

TDH541SCANFD 是一款隔离的 CAN 收发器，其内部集成隔离 DC/DC 电源。具有在总线与 CAN 协议控制器之间进行差分信号传输的能力，完全兼容 “ISO 11898-2” 标准。

短路保护：TDH541SCANFD 具有限流保护功能，以防止驱动电路短路到正和负电源电压，发生短路时功耗会增加，短路保护功能可以保护驱动级不被损坏。

过温保护：TDH541SCANFD 具有过温保护功能，当结温超过 160°C 时，驱动级的电流将减小，因为驱动管是主要的耗能部件，电流减小可以降低功耗从而降低芯片温度。同时芯片的其它部分仍然保持正常工作。

显性超时保护：TDH541SCANFD 具有显性超时保护，防止引脚 TXD 因硬件和（或）软件应用故障而被强制为永久低电平，内置的 TXD 显性超时定时器电路可防止总线线路被驱动至永久显性状态（阻塞所有网络通信）。定时器由引脚 TXD 上的负沿触发，如果引脚 TXD 上的低电平持续时间超过内部定时器值 (t_{TXD_OTO})，发送器将被禁用，驱动总线进入隐性状态。定时器通过引脚 TXD 上的正边沿复位。

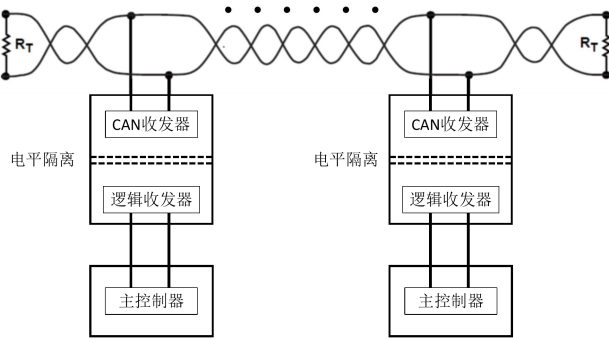


图 13.典型应用电路

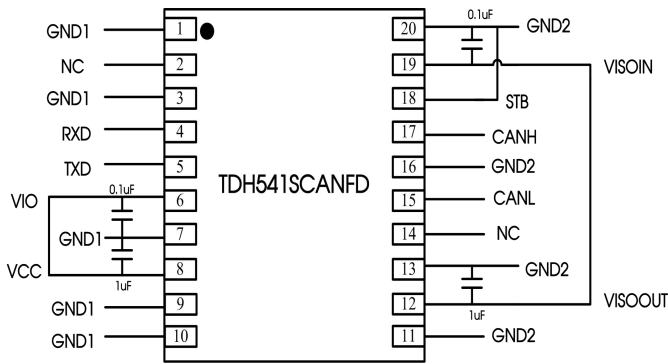


图 14.典型应用PCB layout

一般情况下 V_{CC} 与 V_{IO} 可短接 (如图 14), 如控制器不支持 5V 信号输入, 可单独给 V_{IO} 供电 3.3V。
模块工作在正常情况时, 请将 STB 脚接至 GND_2 。

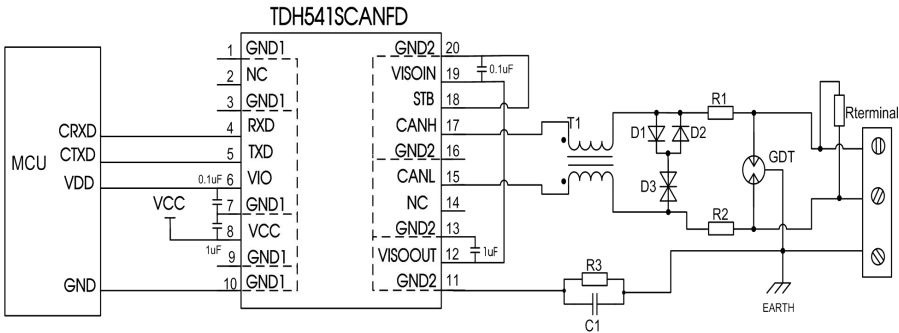


图 15.端口保护推荐电路

参数说明:

元器件	推荐参数	元器件	推荐参数
R3	1MΩ	D1、D2	1N4007
C1	1nF, 2kV	D3	SMBJ30CA
T1	ACM2520-301-2P	Rterminal	120Ω
GDT	B3D090L	R1、R2	2.7Ω/2W

模块应用在恶劣的现场环境时容易遭受大能量的雷击, 此时需要对 CAN 信号端口添加防护电路, 保护模块不被损坏及总线通讯的可靠性。图 15 提供一个针对大能量雷击浪涌的推荐防护电路设计方案, 电路防护等级与所选防护器件相关。参数说明中列出一组推荐电路参数, 应用时可根据实际情况进行调整。另外, 在使用屏蔽线时需要对屏蔽层可靠单点接地。

注: 此推荐参数仅为推荐值, 需要根据实际应用情况选择。建议 R1、R2 选用 PTC, D1、D2 选用快恢复二极管。

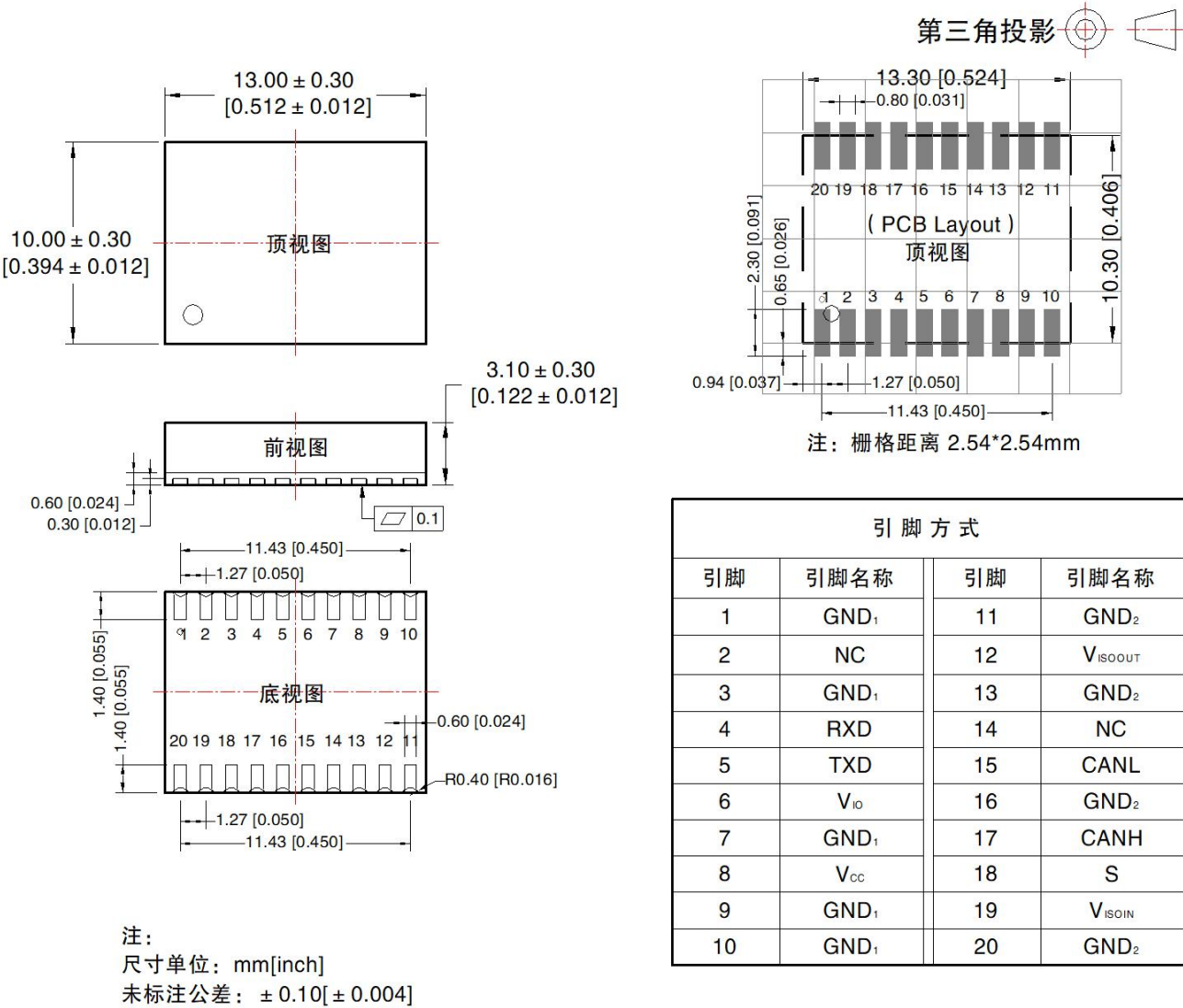
使用建议

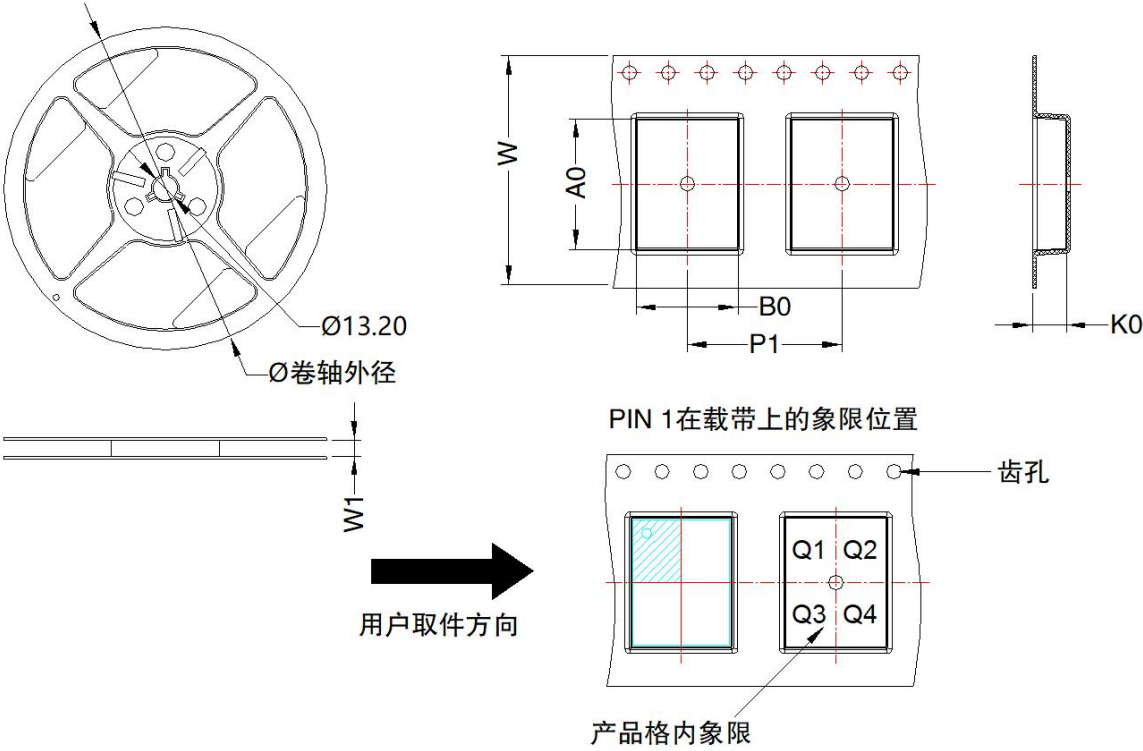
- ① 隔离电源输出引脚 V_{ISOOUT} 需要通过一系列电容接至 V_{ISOIN} ，该电源不推荐用作其他用途，否则可能会导致总线电压不满足通讯要求，而导致通讯失败。
- ② 产品不支持热拔插。
- ③ TXD 外部输入如驱动能力不足应视情况添加上拉电阻。
- ④ 此产品焊接规范设计可参考《IPC7093》，焊接指导参照《DFN 封装产品热风枪焊接作业指南》、《DFN 封装产品焊接指南》。

订购信息

产品型号	封装	引脚数	丝印	包装
TDH541SCANFD	DFN	20	TDH541SCANFD	300/盘

封装信息





器件型号	封装类型	Pin	MPQ	卷轴外径 (mm)	卷轴宽度 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 象限
TDH541SCANFD	DFN 10x13	20	300	180.0	24.4	13.52	10.52	3.5	16.0	24.0	Q1

广州金升阳科技有限公司

地址：广州市黄埔区南云四路8号
 电话：86-20-38601850

传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn